

科技部 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：黃士育 副研究員
電話：02-2737-7374
傳真：02-2737-7673
電子信箱：syuhuang@most.gov.tw



受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國110年11月25日
發文字號：科部工字第1100070313號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (110E0P000226_110D2028906-02.pdf、110E0P000226_110D2028907-01.pdf)

主旨：本部「次世代化合物半導體前瞻研發專案計畫」，即日起接受申請，請於111年1月26日（星期三）前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

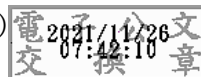
說明：

- 一、依本部補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 二、本計畫申請案全面實施線上申請，各類書表請務必至本部網站 (<https://www.most.gov.tw>) 進入「學術研發服務網」製作。
- 三、本計畫未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、本計畫之徵求重點及相關申請須知等注意事項，請詳閱本部工程司網站 (<https://www.most.gov.tw/eng/ch>) -公告事項。



正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)



國立清華大學



1100020975

部長吳政忠



裝

訂

線

